SWR POWER METER F8KGL

Description et spécifications V 0.5

Table des matières

2-FONCTIONNALITES. 2-1.1-Igne de mesure	1-INTRODUCTION	3
2.1.1-Coupleur directionnel 5. 2.1.2-Détecteur HF 6. 2.1.3-Incertitudes de mesures 6. 2.2-Dispositif de calcul et d'affichage 7. 3-FONCTIONNEMENT 7. 3.1-Mode « opérationnel » 8. 3.2-Phase « calibration » 8. 3.2.1-Phase « calibration » 8. 3.2.2-Phase « mesure » 8. 4-DEVELOPPEMENT MATERIEL 10. 2.1-Description 11. 2.1-LCD 16. 2.1-Ligne de mesure 16. 2.1.3-ADC 11. 2.1.3-ADImentation 11. 2.1.3-Boitier 11. 2.2-Sethéma fonctionnel 12. 5-DEVELOPPEMENT LOGICIEL 15. 5-1-Généralités 15. 5.2-Outils de développement 15. 5.2-1-Assembleur 16. 5.2-1-Urils de validation 14. 5.3-Environnement de développement 15. 5.4-1-Prij 16. 5.4.1-Prij 16. 5.4.1-Prij 16. 5.4.1-Prij 16. 5.4.2-geep.inc <td< td=""><td>2-FONCTIONNALITES</td><td>4</td></td<>	2-FONCTIONNALITES	4
2.1.2-Détecteur HF. .6 2.1.3-Incertitudes de mesures .6 2.2-Dispositif de calcul et d'affichage .7 3-FONCTIONNEMENT .7 3.1-Mode « test » .7 3.2-Phase « calibration » .8 3.2.1-Phase « calibration » .8 3.2.2-Phase « mesure » .6 4-DEVELOPPEMENT MATERIEL .10 2.1-Description .10 2.1.1-LCD .16 2.1.2-Ligne de mesure .10 2.1.3-ADC .11 2.1.3-ADC .11 2.1.3-ABoitier .11 2.1.3-Solitier .11 2.1.3-Solitier .11 2.1-Assemble orticities .12 5.1-Généralités .15 5.1-Généralités .15 5.2-Outils de développement .15 5.2-Outils de validation .14 5.3-Environnement de développement .15 5.4-Spécifications SW .16 5.4-Li-Manasm .17 5.4.1.2-Main.asm .16 5.4.1.2-Ind.inc .15 5.4.2.2-eep.inc .15	2.1-Ligne de mesure	4
2.1.2-Détecteur HF. .6 2.1.3-Incertitudes de mesures .6 2.2-Dispositif de calcul et d'affichage .7 3-FONCTIONNEMENT .7 3.1-Mode « test » .7 3.2-Phase « calibration » .8 3.2.1-Phase « calibration » .8 3.2.2-Phase « mesure » .6 4-DEVELOPPEMENT MATERIEL .10 2.1-Description .10 2.1.1-LCD .16 2.1.2-Ligne de mesure .10 2.1.3-ADC .11 2.1.3-ADC .11 2.1.3-ABoitier .11 2.1.3-Solitier .11 2.1.3-Solitier .11 2.1-Assemble orticities .12 5.1-Généralités .15 5.1-Généralités .15 5.2-Outils de développement .15 5.2-Outils de validation .14 5.3-Environnement de développement .15 5.4-Spécifications SW .16 5.4-Li-Manasm .17 5.4.1.2-Main.asm .16 5.4.1.2-Ind.inc .15 5.4.2.2-eep.inc .15	2.1.1-Coupleur directionnel	5
2.2-Dispositif de calcul et d'affichage		
3-FONČTIONNEMENT	2.1.3-Incertitudes de mesures	6
3-FONČTIONNEMENT	2.2-Dispositif de calcul et d'affichage	7
3.2.1-Phase « calibration »	<u>.</u>	
3.2.1-Phase « calibration » .6 3.2.2-Phase « mesure » .8 4-DEVELOPPEMENT MATERIEL 10 2.1-Description 11 2.1.1-LCD 10 2.1.2-Ligne de mesure 11 2.1.3-ADC 11 2.1.3-Mimentation 11 2.1.3-Boitier 11 2.2-Schéma fonctionnel 12 5-DEVELOPPEMENT LOGICIEL 12 5-1-Généralités 13 5.1-Généralités 15 5.2-Outils de développement 15 5.2-1-Assembleur 15 5.2-Outils de validation 14 5.3-Environnement de développement 15 5.4-Spécifications SW 16 5.4-1-/prj 16 5.4.1-Makefile 16 5.4.1.3-cal.asm 17 5.4.1.2-Main.asm 17 5.4.2-sw/inc 15 5.4.2-sw/inc 15 5.4.2-sep.inc 15 5.4.3-sw/lcd 15 5.4.3-sw/lcd 15 5.4.4-calc_adc_mV.asm 26 5.4.4-calc_swr.asm 27 <td>3.1-Mode « test »</td> <td>7</td>	3.1-Mode « test »	7
3.2.2-Phase « mesure »	3.2-Mode « opérationnel »	8
4-DEVELOPPEMENT MATERIEL 10 2.1-1-CD. 11 2.1.1-LCD. 11 2.1.2-Ligne de mesure 11 2.1.3-ADC. 11 2.1.3-Alimentation. 11 2.1.3-Boitier 11 2.1.3-Boitier 11 2.5-DEVELOPPEMENT LOGICIEL 15 5.1-Généralités. 15 5.2-Outils de développement 15 5.2.1-Assembleur 15 5.2.2-Outils de validation. 15 5.2.2-Outils de validation. 16 5.3-Environnement de développement 15 5.4-Spécifications SW 16 5.4.1-\rhoris 16 5.4.1.1-Makefile 16 5.4.1.2-Main.asm 17 5.4.1.3-cal.asm 18 5.4.2/sw/inc 19 5.4.2-sep.inc 19 5.4.3-sinc 19 5.4.3-	3.2.1-Phase « calibration »	8
2.1-Description	3.2.2-Phase « mesure »	8
2.1.1-LCD 10 2.1.2-Ligne de mesure 16 2.1.3-ADC 11 2.1.3-Boitier 11 2.2-Schéma fonctionnel 12 5-DEVELOPPEMENT LOGICIEL 13 5-1-Généralités 13 5.2-Outils de développement 15 5.2-Outils de validation 14 5.3-Environnement de développement 15 5.4-Spécifications SW 16 5.4-Spécifications SW 16 5.4.1-Indiace 16 5.4.1-Indiace 16 5.4.1-Indiace 16 5.4.1-Indiace 16 5.4.2-Sw/inc 15 5.4.2-Lock inc 16 5.4.2-Sw/inc 19 5.4.3-sw/lcd 19 5.4.3-sw/lcd 19 5.4.3-sw/lcd 19 5.4.4-roalc adc mV.asm 26 5.4.4-calc adc mV.asm 26 5.4.4-sw/readadc 27 5.5.5-f.sw/readadc 27 5.5.5-f.sw/readadc 27 5.5.5-f.adc.asm 27 5.4.6-f-sw/kEP/ 26 <t< td=""><td>4-DEVELOPPEMENT MATERIEL</td><td>10</td></t<>	4-DEVELOPPEMENT MATERIEL	10
2.1.2-Ligne de mesure. 10 2.1.3-ADC. 11 2.1.3-Alimentation. 11 2.2.1.3-Boitier. 11 2.2-Schéma fonctionnel. 12 5-DEVELOPPEMENT LOGICIEL 15 5.1-Généralités. 13 5.2-Outils de développement. 15 5.2.2-Outils de validation. 14 5.2.2-Outils de validation. 15 5.3-Environnement de développement. 15 5.4-Spécifications SW. 16 5.4-I-/prj. 16 5.4.1-Makefile. 16 5.4.1.2-Main.asm. 17 5.4.1.3-cal.asm. 18 5.4.2/sw/inc. 19 5.4.2.1-lcd.inc. 19 5.4.2.1-lcd.inc. 19 5.4.3-sw/lcd. 19 5.4.3-sw/lcd. 19 5.4.3-sw/lcd. 19 5.4.3-gaff.asm 26 5.4.4-l-calc_adc_mV.asm. 26 5.5.5-sw/readadc 27 5.5.5-sw/readadc 27 5.5.5-sw/readadc 27 5.5.5-l-adc.asm. 26 5.4.6-l-eep.asm.<	2.1-Description	10
2.1.3-ADC 11 2.1.3-Alimentation 11 2.1.3-Boitier 11 2.2-Schéma fonctionnel 12 5-DEVELOPPEMENT LOGICIEL 13 5.1-Généralités 13 5.2-Outils de développement 15 5.2.2-Outils de validation 14 5.2.2-Outils de validation 14 5.3-Environnement de développement 15 5.4-Spécifications SW 16 5.4.1-/prj 16 5.4.1.1-Makefile 16 5.4.1.2-Main.asm 17 5.4.1.3-cal.asm 18 5.4.2/sw/inc 19 5.4.2.1-led.inc 19 5.4.2.2-eep.inc 19 5.4.3-/sw/lcd 19 5.4.3-/sw/lcd 19 5.4.3-sepinc 19 5.4.4-fw/calc 26 5.4.4-fw/calc 26 5.5.5-fs-w/readadc 27 5.5.5-fs-w/readadc 27 5.5.5-fs-w/readadc 27 5.5.5-fs-w/EEP/ 26 5.4.6.1-eep.asm 26	2.1.1-LCD	10
2.1.3-ADC 11 2.1.3-Alimentation 11 2.1.3-Boitier 11 2.2-Schéma fonctionnel 12 5-DEVELOPPEMENT LOGICIEL 13 5.1-Généralités 13 5.2-Outils de développement 15 5.2.2-Outils de validation 14 5.2.2-Outils de validation 14 5.3-Environnement de développement 15 5.4-Spécifications SW 16 5.4.1-/prj 16 5.4.1.1-Makefile 16 5.4.1.2-Main.asm 17 5.4.1.3-cal.asm 18 5.4.2/sw/inc 19 5.4.2.1-led.inc 19 5.4.2.2-eep.inc 19 5.4.3-/sw/lcd 19 5.4.3-/sw/lcd 19 5.4.3-sepinc 19 5.4.4-fw/calc 26 5.4.4-fw/calc 26 5.5.5-fs-w/readadc 27 5.5.5-fs-w/readadc 27 5.5.5-fs-w/readadc 27 5.5.5-fs-w/EEP/ 26 5.4.6.1-eep.asm 26	2.1.2-Ligne de mesure	10
2.1.3-Boitier		
2.2-Schéma fonctionnel 12 5-DEVELOPPEMENT LOGICIEL 13 5.1-Généralités 13 5.2-Outils de développement 15 5.2.1-Assembleur 15 5.2.2-Outils de validation 14 5.3-Environnement de développement 15 5.4-Spécifications SW 16 5.4.1-/prj 16 5.4.1-Makefile 16 5.4.1.2-Main.asm 17 5.4.1.3-cal.asm 16 5.4.2/sw/inc 15 5.4.2.1-lcd.inc 15 5.4.2.1-lcd.inc 15 5.4.2.1-lcd.inc 15 5.4.3-fsw/lcd 15 5.4.3-fsw/lcd 15 5.4.3-fsw/lcd 15 5.4.3-calc_asm 26 5.4.4-sw/calc 26 5.4.4-sw/calc 26 5.4.4-calc_abc_mVasm 26 5.5.5-sw/readadc 27 5.5.5-sw/readadc 27 5.5.5-sw/readadc 27 5.5.5-1-adc.asm 27 5.4.6-sw/EEP/ 26 5.4.6.1-eep.asm 26	2.1.3-Alimentation	11
5-DEVELOPPEMENT LOGICIEL 13 5.1-Généralités 13 5.2-Outils de développement 13 5.2.1-Assembleur 13 5.2.2-Outils de validation 14 5.3-Environnement de développement 15 5.4-Spécifications SW 16 5.4.1-/prj 16 5.4.1-Makefile 16 5.4.1-Makefile 16 5.4.1-Swain.asm 17 5.4.1-Gal.asm 18 5.4.2/sw/inc 19 5.4.2-lcd.inc 19 5.4.2-eep.inc 19 5.4.3-/sw/lcd 19 5.4.3-/sw/lcd 19 5.4.3-swain 20 5.4.4-role_ada_max 21 5.4.4-calc_ada_max 26 5.4.4-calc_asm 26 5.4.4-calc_asm.asm 26 5.5.5-/sw/readadc 27 5.5.5-sw/readadc 27 5.5.5-sw/readadc 27 5.5.5-sw/readadc 27 5.5.5-sw/readadc 27 5.5.5-sw/readadc 27 5.5.5-lade,asm 27	2.1.3-Boitier	11
5.1-Généralités	2.2-Schéma fonctionnel	12
5.2-Outils de développement. 15 5.2.1-Assembleur. 15 5.2.2-Outils de validation. 14 5.3-Environnement de développement. 15 5.4-Spécifications SW. 16 5.4.1-/prj. 16 5.4.1-Makefile. 16 5.4.1.2-Main.asm. 17 5.4.1.3-cal.asm. 18 5.4.2/sw/inc. 19 5.4.2.1-lcd.inc. 19 5.4.2.1-lcd.inc. 19 5.4.3-/sw/lcd. 19 5.4.3-/sw/lcd. 19 5.4.3-eff.asm: 21 5.4.3-aff.asm: 26 5.4.4-calc_adc_mV.asm. 26 5.5.5-/sw/readadc. 27 5.5.5-/sw/readadc. 27 5.5.5-l-adc.asm. 27 5.5.5-l-adc.asm. 27 5.5.5-l-adc.asm. 27 5.4.6-l-sep.asm. 28	5-DEVELOPPEMENT LOGICIEL	13
5.2.1-Assembleur. 15 5.2.2-Outils de validation. 14 5.3-Environnement de développement. 15 5.4-Spécifications SW. 16 5.4.1-/prj. 16 5.4.1.1-Makefile. 16 5.4.1.2-Main.asm. 17 5.4.1.3-cal.asm. 18 5.4.2/sw/inc. 19 5.4.2-led.inc. 19 5.4.2-led.inc. 19 5.4.3-/sw/lcd. 19 5.4.3-faiver.asm : 19 5.4.3-driver.asm : 19 5.4.3-driver.asm : 19 5.4.3-2-aff.asm : 20 5.4.4-ysw/calc. 20 5.4.4-1-calc_adc_mV.asm 26 5.4.4-2-calc_swr.asm 27 5.5.5-/sw/readadc. 27 5.5.5-/sw/readadc. 27 5.5.5-l-adc.asm 27 5.5.5-l-adc.asm 27 5.4.6-/sw/EEP/. 28 5.4.6-l-eep.asm 28	5.1-Généralités	13
5.2.1-Assembleur. 15 5.2.2-Outils de validation. 14 5.3-Environnement de développement. 15 5.4-Spécifications SW. 16 5.4.1-/prj. 16 5.4.1.1-Makefile. 16 5.4.1.2-Main.asm. 17 5.4.1.3-cal.asm. 18 5.4.2/sw/inc. 19 5.4.2-led.inc. 19 5.4.2-led.inc. 19 5.4.3-/sw/lcd. 19 5.4.3-faiver.asm : 19 5.4.3-driver.asm : 19 5.4.3-driver.asm : 19 5.4.3-2-aff.asm : 20 5.4.4-ysw/calc. 20 5.4.4-1-calc_adc_mV.asm 26 5.4.4-2-calc_swr.asm 27 5.5.5-/sw/readadc. 27 5.5.5-/sw/readadc. 27 5.5.5-l-adc.asm 27 5.5.5-l-adc.asm 27 5.4.6-/sw/EEP/. 28 5.4.6-l-eep.asm 28	5.2-Outils de développement	13
5.3-Environnement de développement 15 5.4-Spécifications SW 16 5.4.1-/prj 16 5.4.1.1-Makefile 16 5.4.1.2-Main.asm 17 5.4.1.3-cal.asm 18 5.4.2/sw/inc 19 5.4.2.1-lcd.inc 19 5.4.2.2-eep.inc 19 5.4.3-/sw/lcd 19 5.4.3.1-driver.asm 19 5.4.3.2-aff.asm 21 5.4.4.1-calc_adc_mV.asm 26 5.4.4.2-calc_swr.asm 27 5.5.5-/sw/readadc 27 5.5.5-l-adc.asm 27 5.5.5.1-adc.asm 27 5.4.6.1-eep.asm 28		
5.4-Spécifications SW	5.2.2-Outils de validation	14
5.4.1-/prj	5.3-Environnement de développement	15
5.4.1-/prj	5.4-Spécifications SW	16
5.4.1.2-Main.asm. 17 5.4.1.3-cal.asm. 18 5.4.2/sw/inc. 19 5.4.2.1-lcd.inc. 19 5.4.2.2-eep.inc. 19 5.4.3-/sw/lcd. 19 5.4.3.1-driver.asm: 19 5.4.3.2-aff.asm: 21 5.4.4-/sw/calc. 26 5.4.4.1-calc_adc_mV.asm. 26 5.4.4.2-calc_swr.asm. 27 5.5.5-/sw/readadc. 27 5.5.5.1-adc.asm. 27 5.4.6-/sw/EEP/. 28 5.4.6.1-eep.asm. 28		
5.4.1.3-cal.asm	5.4.1.1-Makefile	16
5.4.2/sw/inc 15 5.4.2.1-lcd.inc 15 5.4.2.2-eep.inc 19 5.4.3-/sw/lcd 19 5.4.3.1-driver.asm 19 5.4.3.2-aff.asm 21 5.4.4-/sw/calc 26 5.4.4.1-calc_adc_mV.asm 26 5.4.4.2-calc_swr.asm 27 5.5.5-/sw/readadc 27 5.5.5.1-adc.asm 27 5.4.6-/sw/EEP/ 28 5.4.6.1-eep.asm 28	5.4.1.2-Main.asm	17
5.4.2.1-lcd.inc	5.4.1.3-cal.asm	18
5.4.2.2-eep.inc	5.4.2/sw/inc	19
5.4.3-/sw/lcd	5.4.2.1-lcd.inc	19
5.4.3.1-driver.asm : 19 5.4.3.2-aff.asm : 21 5.4.4-/sw/calc 26 5.4.4.1-calc_adc_mV.asm 26 5.4.4.2-calc_swr.asm 27 5.4.4.3-calc_power.asm 27 5.5.5-/sw/readadc 27 5.5.5.1-adc.asm 27 5.4.6-/sw/EEP/ 28 5.4.6.1-eep.asm 28	5.4.2.2-eep.inc	19
5.4.3.2-aff.asm 21 5.4.4-/sw/calc 26 5.4.4.1-calc_adc_mV.asm 26 5.4.4.2-calc_swr.asm 27 5.4.4.3-calc_power.asm 27 5.5.5-/sw/readadc 27 5.5.5.1-adc.asm 27 5.4.6-/sw/EEP/ 28 5.4.6.1-eep.asm 28	5.4.3-/sw/lcd	19
5.4.4-/sw/calc	5.4.3.1-driver.asm :	19
5.4.4.1-calc_adc_mV.asm. 26 5.4.4.2-calc_swr.asm. 27 5.4.4.3-calc_power.asm. 27 5.5.5-/sw/readadc. 27 5.5.5.1-adc.asm. 27 5.4.6-/sw/EEP/. 28 5.4.6.1-eep.asm. 28	5.4.3.2-aff.asm :	21
5.4.4.2-calc_swr.asm. 27 5.4.4.3-calc_power.asm. 27 5.5.5-/sw/readadc. 27 5.5.5.1-adc.asm. 27 5.4.6-/sw/EEP/. 28 5.4.6.1-eep.asm. 28	5.4.4-/sw/calc	26
5.4.4.3-calc_power.asm. 27 5.5.5-/sw/readadc. 27 5.5.5.1-adc.asm. 27 5.4.6-/sw/EEP/. 28 5.4.6.1-eep.asm. 28	5.4.4.1-calc_adc_mV.asm	26
5.5.5-/sw/readadc	5.4.4.2-calc_swr.asm	27
5.5.5-/sw/readadc		
5.5.5.1-adc.asm	<u>♣</u>	
5.4.6-/sw/EEP/		
5.4.6.1-eep.asm		
1		
	5.5-Plan mémoire	29

1-INTRODUCTION

Afin d'optimiser la qualité de ses communications, l'OM cherche à transmettre le maximum de puissance à l'antenne. Ce maximum est atteint lorsque les impédances sont dites « adaptées ». On obtient ce point de fonctionnement lorsque la puissance réfléchie (voir §2) est minimale (idéalement nulle), ou lorsque le « SWR » (ou ROS), pour « Standing Wave Ratio » (ou Rapport d'Onde Stationnaire) est proche de (idéalement égal à) 1.

Le « SWR Power Meter F8KGL » (ou Wattmètre/ROSmètre F8KGL) est un dispositif permettant de mesurer la puissance transmise à l'antenne, la puissance réfléchie, et le « SWR ». Il donne ainsi la mesure de la qualité de la chaîne de transmission TRX/Antenne.

L'originalité du « SWR Power Meter F8KGL » vient de la conception de la ligne de mesure. Celleci a été pensée en câble coaxial rigide en cuivre. De plus, il est prévu de mettre ce dispositif en vente en KIT pour les OM's désireux de s'équiper en moyens de mesure home-made.

Le « SWR Power Meter F8KGL » doit répondre aux besoins suivants :

- -mesurer une puissance de 1W à 500W, avec une précision de 10 %
- -mesurer une puissance dans les 3 bandes radioamateurs HF, VHF, UHF
- -être alimenté par une source extérieure en 13,8V, ou par un pack batterie 4x1,5V
- -atténuer le moins possible le signal à transmettre
- -afficher le résultat de la mesure sur un écran LCD (puissance en W, et le SWR sans unité)
- -être solide et robuste pour une utilisation en contest
- -être vendable sous la forme de kit

Ce dispositif a été conçu par les OM du club radioamateur « Vauréal Amitié Radio », situé à Vauréal (95), sous l'indicatif F8KGL.

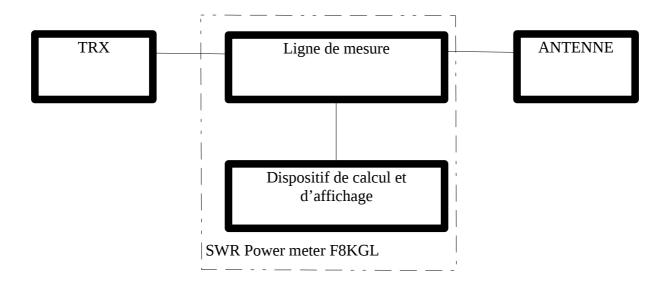
Le projet a été développé par André F0EOS, et Fabrice F4BJH. Portons également à l'attention du lecteur, que l'idée initiale vient de Pierre F1FDD.

2-FONCTIONNALITES

D'un point de vue fonctionnel, le « SWR Power Meter F8KGL » permet :

-de mesurer la puissance transmise de l'émetteur (TRX) vers la charge (Antenne), de mesurer la puissance réfléchie, et de calculer le SWR. Cette fonctionnalité porte le nom de « fonctionnalité de mesure » dans la suite de ce document, et est assurée par la « ligne de mesure ».

-d'afficher le résultat des ces 2 mesures en W, et le résultat du calcul de SWR. Cette fonctionnalité porte le nom de « fonctionnalité de calcul et d'affichage » dans la suite de ce document, et est assurée par le « dispositif de calcul et d'affichage ».



2.1-Ligne de mesure

La mesure de la puissance d'un signal radioélectrique revient à mesurer la tension crête de ce signal (cf SWR_POWER_METER_F8KGL_Etude_du_pont_de_mesure.pdf).

$$Pch = K \times |V|^2$$

De plus, le « SWR » (ou ROS) est donné par cette formule :

$$SWR = \frac{Ptranmise + Pr\'efl\'echie}{Ptransmise - Pr\'efl\'echie}$$

La mesure de la tension crête du signal transmis (resp. réfléchie) donnera donc, à un facteur près (à déterminer) la mesure de la puissance transmise (resp. réfléchie). La mesure de ces 2 grandeurs permet dès lors de calculer le SWR.

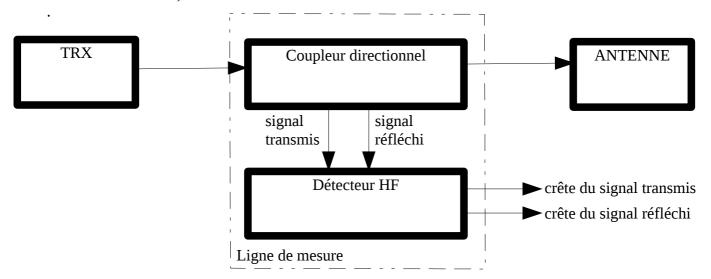
La mesure d'une tension crête d'un signal peut facilement être réalisé à l'aide d'un circuit dit « détecteur d'enveloppe ».

Or les diodes n'acceptent que des signaux relativement faibles. C'est pourquoi un dispositif d'atténuation doit être placé dans la chaîne de mesure, sans que celui-ci n'atténue le signal utile à transmettre à l'antenne.

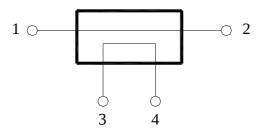
De plus, il faut également prévoir un dispositif capable de séparer le signal transmis, et le signal réfléchi.

D'un point de vue fonctionnel, la ligne de mesure permet :

- -séparer le signal transmis du signal réfléchi, et de les atténuer. Cette fonctionnalité porte le nom de « fonctionnalité de couplage », et est assuré par le « coupleur directionnel ».
- -d'extraire la crête des signaux transmis et réfléchis. Cette fonctionnalité porte le nom de « fonctionnalité de détection d'enveloppe », et est assuré par le « détecteur d'enveloppe (ou détecteur HF) »



2.1.1-Coupleur directionnel



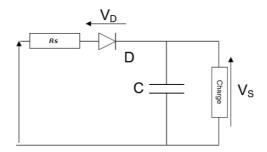
(Source F5ZV)

Un coupleur est constitué d'un tronçon de ligne de même impédance que celle sur laquelle il sera utilisé, par exemple 50 ou 75 ohms. Cette ligne peut être une ligne sur circuit imprimé, un guide d'onde, un câble coaxial...Pour une ligne coaxiale on peut utiliser une petite longueur de câble (de quelques centimètres à quelques décimètres). Parallèlement à l'âme de la ligne est placée à quelques millimètres de celle-ci une ligne de mesure. Le courant qui circule du port P1 au port P2 dans la

ligne principale induit un courant dans la ligne de mesure et provoque l'apparition d'une tension entre les deux armatures du condensateur que forment les deux lignes. Dans un coupleur parfait les signaux générés par ces deux phénomènes s'additionnent dans le sens direct et s'annulent dans le sens inverse.

Une des extrémités de la ligne de mesure (port P4) est reliée au blindage de la ligne principale au travers d'une charge purement résistive d'une valeur qui dépend des dimensions de cette ligne de mesure et qui peut être différente de l'impédance de la ligne principale. Lorsqu'un courant circule dans la ligne principale du coupleur, une fraction (un échantillon) de ce courant se retrouve à l'autre extrémité (port P3) de la ligne de mesure.

2.1.2-Détecteur HF



(source Wikipedia)

Un circuit détecteur d'enveloppe est constitué d'une diode en série reliée à une charge constituée d'un condensateur et d'une résistance.

Son signal d'entrée est une fréquence porteuse dont on veut extraire la tension crête. C'est donc un courant alternatif, présentant une tension tantôt positive, tantôt négative.

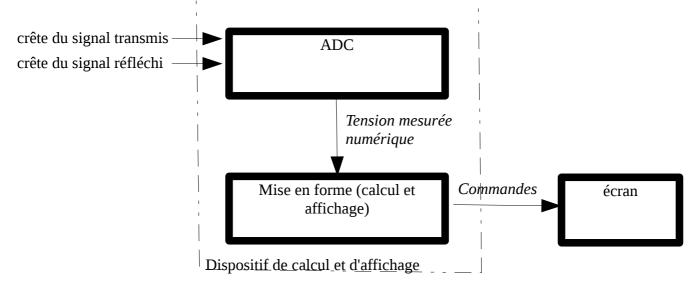
Quand la tension d'entrée est positive, la diode conduit et le condensateur se charge. Quand la tension d'entrée est négative, la diode se bloque, le condensateur se décharge dans la charge.

Si la résistance présente dans le circuit lors de la charge de la capacité est faible, celle-ci est beaucoup plus rapide que la décharge dans la résistance. Alors, si la constante de temps du circuit résistance-condensateur est correctement choisie, sa tension reste à *peu près* constante entre deux crêtes de la porteuse.

2.1.3-Incertitudes de mesures

2.2-Dispositif de calcul et d'affichage

Le dispositif de calcul et d'affichage est un dispositif numérique. Sa fonction principale est d'afficher sur un écran LCD (2 lignes de 16 caractères) le résultat de la mesure.



D'un point de vue fonctionnel, le dispositif de calcul et d'affichage permet :

- -Mesurer les tensions crête du signal transmis et réfléchis, et les mettre dans un format numérique (au sens informatique du terme). Cette fonction est assurée par un « ADC » (Analog to Digital Converter)
- -Convertir la mesure numérique en W, et calculer le SWR
- -Envoyer ces mesures de puissance et le calcul du SWR au LCD, dans le standard qui lui est propre. Ces 2 fonctions sont assurées par le dispositif de « mise en forme (calcul et affichage)

Le dispositif de calcul et d'affichage sera assuré par un processeur « microcontrôleur PIC », pour sa simplicité d'utilisation, sa faible consommation en énergie, sa fiabilité, et sa robustesse. De plus, la simplicité (apparente en première lecture) du programme à développer pour ce dispositif, appelle tout naturellement un composant simple et efficace.

3-FONCTIONNEMENT

A la mise sous tension, le « SWR-POWER METER F8KGL », affiche le message suivant pendant 5s :

S	<u>,</u>	W	R	-	P	О	W	E	R	m	e	t	e	r	
F		8	K	G	L							V	n		m

Vn.m correspond à la version du logiciel chargée dans la mémoire du microcontrôleur.

Au bout des 5 secondes, le « SWR-POWER METER F8KGL » détermine s'il est en mode « test », en mode « calibration », ou en mode « opérationnel »

3.1-Mode « test »

Le mode « test » est un mode de fonctionnement de validation du « SWR POWER METER F8KGL ».

Il permettra de valider le fonctionnement des ADC (linéarité, précision, stabilité), du détecteur HF (stabilité, et précision), et la ligne de mesure.

En mode test, il affiche le message suivant :

F	W	D	u	u	u	u	h	-	v	v	v	v	m	V
R	E	F	X	X	X	X	h	-	y	y	y	y	m	V

« FWD » : chaîne de caractère fixe, indiquant que la ligne 1 du LCD est dédié au port FWD

uuuu : correspond à la valeur de l'ADC du port FWD en hexadécimal

vvvv : correspond à la tension calculée à partir de la valeur de l'ADC par le PIC sur le port FWD en mV

« REF » : chaîne de caractère fixe, indiquant que la ligne 1 du LCD est dédié au port REF

xxxx : correspond à la valeur de l'ADC du port REF en hexadécimal

yyyy : correspond à la tension calculée à partir de la valeur de l'ADC par le PIC sur le port REF en mV

« h » : caracère symbolisant l'unité de la mesure de l'ADC (hexadécimal)

« mV » : chaîne de caractère indiquant l'unité de la mesure de la tension (mV)

La conversion « valeur hexadécimal de l'ADC » vers « tension calculée de l'ADC en mV » se fera à l'aide d'une table de calibration, placée en mémoire flash. Elle portera le nom de « table de calibration théorique de l'ADC ».

ADC(hexa) sur 10 bits	Tension en mV	Valeur de la tension en mV stockée flash
0x0000	0	0x0000
0x0001	5	0x0005
0x0002	10	0x000A
•••		

0x3FD	4985	0x1379
0x3FE	4990	0x137E
0x3FF	4995	0x1383

3.2-Mode « calibration »

Le mode « calibration» correspond au mode de fonctionnement qui permet la calibration de l'appareil de mesure.

En phase « calibration », le « SWR-POWER METER F8KGL » affiche :

		C	A	L	I	В	R	A	T	Ι	0	N		
X	X	W	-	y	y	y	M	h	z				0	K

Sous quel forme récupère t'on les mesures ? Faut-il régénérer un FW pour le mode opérationnel ?

3.3-Mode « opérationnel »

Le mode « opérationnel » correspond au mode de fonctionnement conventionnel du « SWR POWER METER F8KGL ». C'est ce mode de fonctionnement qui permet la mesure des puissances transmises, réfléchie, et du ROS.

En phase « mesure », le « SWR-POWER METER F8KGL » affiche :

F	W	D		R	E	F		S	W	R			
а	а	а	W	b	b	b	W	С		С	С	!	!

[«] aaa » correspond à la mesure de la puissance transmise en W

[«] bbb » correspond à la mesure de la puissance réfléchie en W

[«] c.cc » correspond à la mesure du ROS. 2 points d'exclamation clignotant s'affichent « !! » si le ROS>2

4-DEVELOPPEMENT MATERIEL

4.1-Description

Le dispositif de calcul et d'affichage repose sur l'emploi d'un microcontrôleur PIC 18F1320. Son choix a été guidé par les principales caractéristiques suivantes :

Taille de la flash	8K (@0x0)
Taille de l'EEPROM	256 octets (@0xf00000)
Taille de la RAM	256 octets (@0x80) – seuls 127 octets sont exploités
ADC	10 bits
Nb de canaux ADC	7
Oscillateur interne	31 kHz, 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz, 8 MHz
Alimentation	Comprise entre 4,2V et 5,5V
GPIO	2x8 GPIO disponibles (multiplexés avec les entrées analogiques)

4.1.1-LCD

(Source Wikipedia)

Le LCD utilisé dispose d'un contrôleur HD44780. C'est un contrôleur standard permettant de piloter un dispositif d'affichage par cristaux liquides.

Un module HD44780 comporte 16 bornes (dont les 2 dernières sont optionnelles si l'écran piloté ne dispose pas d'un rétroéclairage).

En « mode 4 bits », on n'utilise que les broches D4 à D7 (les broches D0 à D3 doivent être connectées à la masse.

L'octet de données est envoyé (ou lu) en 2 fois :

- d'abord les 4 bits de poids fort, par une première validation sur la broche E.
- puis les 4 bits de poids faible, par une seconde validation sur la broche E

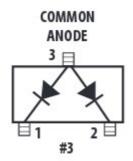
Borne	Symbole	Туре	Fonction
1	Vss ou V0	Alim	Masse 0V
2	Vcc ou Vdd	Alim	Alimentation générale 5V
3	Vee	Alim	Alimentation du panneau LCD (Contraste des caractères : Vee = 0 → Caractères invisibles, Vee = Vcc → Contraste maximum)
4	RS	Entrée	$RS = 1 \rightarrow S$ élection du registre de données $RS = 0 \text{ et } R/W = 0 \rightarrow S$ élection du registre d'instruction $RS = 0 \text{ et } R/W = 1 \rightarrow S$ élection du drapeau BUSY et du compteur d'adresse
5	R/W	Entrée	$R/W = 0 \rightarrow Mode$ écriture $R/W = 1 \rightarrow Mode$ lecture
6	E	Entrée	Entrée de validation Les entrées RS et R/W sont lues sur le front montant, et le bus de données est lu sur le front descendant.
7	D0	Entrée/So rtie	Bus de données, bit n°0 (LSB)
8	D1	Entrée/So rtie	Bus de données, bit n°1
9	D2	Entrée/So rtie	Bus de données, bit n°2
10	D3	Entrée/So rtie	Bus de données, bit n°3
11	D4	Entrée/So rtie	Bus de données, bit n°4
12	D5	Entrée/So rtie	Bus de données, bit n°5
13	D6	Entrée/So rtie	Bus de données, bit n°6
14	D7	Entrée/So rtie	Bus de données, bit n°7 (MSB)
15	A	Alim	Anode du système de rétro-éclairage (à alimenter en 5V à travers une résistance de 50 à 100Ω pour limiter le courant à 100mA)
16	K	Alim	Cathode du système de rétro-éclairage (masse)

4.1.2-Ligne de mesure

Dans la ligne de mesure, le coupleur directionnel fera l'objet d'une étude particulière. En effet, un comparatif entre ces plusieurs solutions sera envisagées :

- -coupleur en cable coaxial rigie
- -ligne imprimée sur circuit
- -coupleur du commerce, issu d'une épave de TOS-mètre
- -coupleur du commerce issu d'un Wattmètre du monde professionnel (type Bird, ou power sensor 4B250 de Thruline)

En revanche, dans la ligne de mesure, le détecteur d'enveloppe est défini par une facilité d'approvisionnement en diode Schottky : HSMS-2822 (marquage C2E, boitier SOT-23).



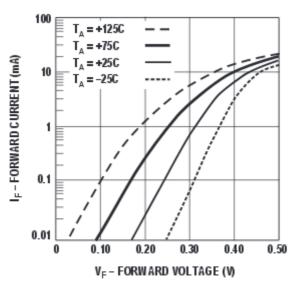


Figure 1. Forward Current vs. Forward Voltage at Temperatures.

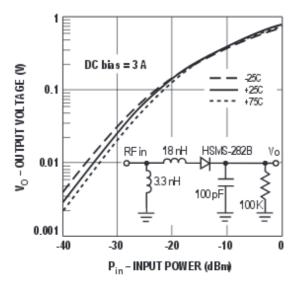


Figure 7. Typical Output Voltage vs. Input Power, Small Signal Detector Operating at 850 MHz.

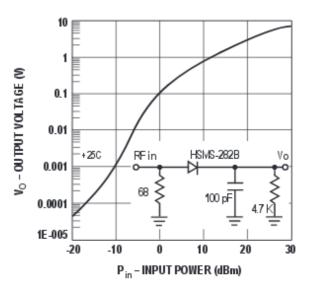


Figure 8. Typical Output Voltage vs. Input Power, Large Signal Detector Operating at 915 MHz.

4.1.3-ADC

Résolution 10 btis

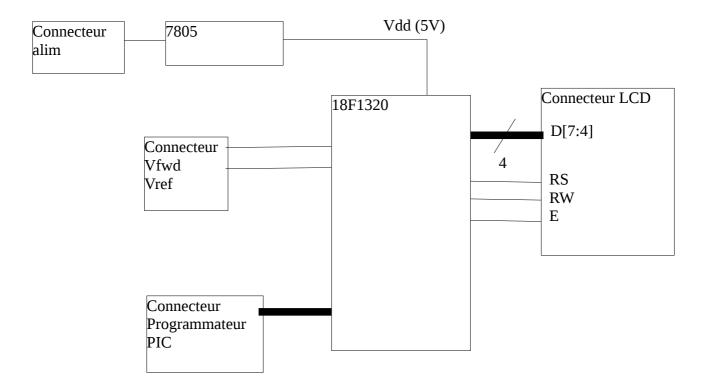
4.1.4-Alimentation

Pile + *connnecteyr*

4.1.5-Boitier

Dimensions? Matière crosbar

4.2-Schéma fonctionnel



4.3-PCB

Les outils de CAO utilisés seront la suite logicielle gratuite KiCAD.

Tous les composants seront en CMS.

Le circuit imprimé sera en epoxy FR4, d'épaisseur 1,6mm, simple face.

(Source Wikipedia)

Propriété	Valeur
Constante diélectrique	4,70 max, 4,35 à 500 MHz, 4,34 à 1 GHz
Facteur de pertes	0,02 à 1 MHz, 0,01 à 1 GHz
Rigidité diélectrique	20 kV/mm
Résistivité de surface (min)	2×10^{5}
Résistivité volumique (min)	8×107 MΩ·cm
Épaisseur typique	1,25 à 2,54 mm
Rigidité	17 GPa
Coefficient de dilatation thermique	11 ppm/K (dans la direction des fibres)
Coefficient de dilatation thermique	15 ppm/K (dans la direction perpendiculaire aux fibres)

Conductivité thermique	0,3 W·m ⁻¹ ·K ⁻¹ (dans la direction des fibres)
Capacité calorifique	800 J·kg ⁻¹ ·K ⁻¹
Densité	de 1,80 à 1,90 kg·L ⁻¹ <u>1</u>

5-DEVELOPPEMENT LOGICIEL

5.1-Généralités

L'architecture hardware étant fondée sur le PIC 18F1320 de chez Microchip, le langage de développement du logiciel sera l'assembleur.

Le logiciel sera développé sous Linux (Debian 8).

3 firmwares seront généres :

-Firmware de test, correspondant au mode de fonctionnement « test » du « SWR Power Meter F8KGL.

Nom: « swr_power_meter_f8kgl-Vn.m.TEST.hex »

-Firmware de calibration, correspondant au mode de fonctionnement « calibration » du « SWR Power Meter F8KGL ».

Nom: « swr_power_meter_f8kgl-Vn.m.CALIBRATION.hex »

-Firmware opérationnel, correspondant au mode de fonctionnement « opérationnel » du « SWR Power Meter F8KGL ».

Nom: « swr_power_meter_f8kgl-Vn.m.hex »

n : correspond à une version majeure du « SWR Power Meter F8KGL ». m : correspond à une version mineure du « SWR Power Meter F8KGL ».

V0.5 : mode « test » implémenté, validé en simulation et sur prototypes.

V0.6 : phase de calibration implémenté, validé en simulation et sur cible matériel

V1.0 : phase de mesure implémenté, validé en simulation et sur cible matériel.

5.2-Outils de développement

5.2.1-Assembleur

Sous linux, la suite « GPUTILS », permet la compilation d'un projet développé en assembleur pour PIC.

GPUTILS est une collection d'outil pour les microcontroleurs PIC. Elle inclut :

- Gpasm : compilateur assembleur
- Gplib : compilateur assembleur permettant la génération d'une librairie
- Gplink : éditeur de lien symboliquez

Installation:

- 1. Désinstaller la version courante de la distribution
- 2. Télécharger la version 1.5.0-1 en suivant ce lien : https://sourceforge.net/projects/gputils/files/gputils/1.5.0/gputils-1.5.0-1.tar.gz/download

3. Installation

```
$ tar —xvzf gputils-1.5.0-1.tar.gz
$ cd gputils-1.5.0-1.tar.gz
$ ./configure
$make
$sudo make install
```

5.2.2-Outils de validation

Sous linux, la suite « gpsim » permet la simulation d'un code compilé par GPUTILS

Installation:

- 1. Désinstaller la version courante de la distribution
- 2. Télécharger la version 0.30.0 en suivant ce lien : https://sourceforge.net/projects/gpsim/files/gpsim/0.30.0/gpsim-0.30.0.tar.gz/download
- 3. Installation

```
$ tar -xvzf gpsim-0.30.0.tar.gz
$ cd gpsim-0.30.0.tar.gz
$ ./configure
$make
$sudo make install
```

Utilisation:

- 1. \$ gpsim –s nom_du_fichier.cod
- 2. Aller dans File->Open et choisir le fichier .stc
- 3. Par défaut, la fréquence est fixée à 20MHz. Il faut fixer la fréquence de travail à 4MHz :

```
**gpsim> frequency 4000000

**gpsim> frequency
Clock frequency: 4 MHz.
```

5.2.3-Outils de contrôle de version

Les versions de logiciel, schémas, BOM et circuit imprimés sont contrôlées par un serveur SVN à l'adresse :

https://svn.riouxsvn.com/swr_power_meter

5.3-Arborescence de développement

swr_power_meter

bin

prj

doc

src hw sim

doc

sw lcd

readadc

calc

eep

flh

data

swr_power_meter/bin	Contient l'ensemble des binaires produits : • *.a : librairie associée à un composant sw • *.cod : simulation • *.hex : binaire à flasher dans le PIC • *.map : mapping mémoire • *.cof : fichier objet résultat de la compilation • *.lst : ?		
swr_power_meter/prj	Contient le Makefile du projet, et le point d'entrée sw		
	(main.asm), la table de calibration		
swr_power_meter/doc	Documentation du projet		
swr_power_meter/src	Contient les sources du projet		
swr_power_meter/src/hw	Contient les sources HW du projet		
swr_power_meter/hw/sim	Contient le fichier netlist pour gpsim		
swr_power_meter/hw/	Contient les schéma et le PCB		

inc

swr_power_meter/sw/lcd	 Composant LCD Driver.asm: driver bas niveau du LCD Aff.asm: routines haut niveau d'affichage des messages Makefile: make de la librairie LCD
swr_power_meter/sw/readadc	Composant ADC
swr_power_meter/sw/calc	Composant CALC
swr_power_meter/sw/eep	Composant EEP:
	Driver.asm : driver bas niveau
swr_power_meter/sw/flh	Composant d'accès à la flash du PIC :
	Driver.asm : driver bas niveau
swr_power_meter/sw/data	Composant data : contient les donées d'initialisations
swr_power_meter/sw/inc	Include

5.4-Spécifications SW

5.4.1-/prj

5.4.1.1-Makefile

Variables	Nom du projet : swr-power-meter_f8kgl- Processeur : 18F1320 (à exporter) Version : Vn.m (à exporter) Nom du firmware de test : <nom du="" projet=""><version>.TEST.hex Nom du firmware de calibration : <nom du="" projet=""><version>.CALIBRATION.hex Nom du firmware opérationnel: <nom du="" projet=""><version>.hex Répertoire pour le linker : /usr/share/gptuils/lkr (à exporter) Script du PIC pour le linker : <répertoire le="" linker="" pour=""><processeur>.lkr (à exporter) Répertoire des Include : -I/src/sw/inc</processeur></répertoire></version></nom></version></nom></version></nom>
Outils	AS : gpasm (assembleur) LD : gplink (linker)
Flags	Flags pour le linker :map -c -s (génère un fichier .map, génère un fichier objet, spécifier le fichier script pour le linker) Flags pour l'assembleur : -c (génère un fichier objet) -D <version (pour="" :="" calibration="" calibration)<="" de="" du="" firmware="" flag="" génération="" l'assembleur="" la="" le="" par="" pour="" td="" test="" »=""></version>
Composants	Composants : lcd, eep, readadc, calc, flh
Fichiers sources	Fichiers sources communs à tous les firmware : main.asm,/src/sw/data/swversion.asm Fichiers sources du firmware de test :/src/sw/data/adc_theoric_cal.asm

Objets	objets communs en mode test : [pour chacun des fichiers sources communs à tous les firmwares : <nom .asm="" du="" fichier="" l'extension="" sans="" source="">.TEST.o] objets du firmware de test [pour chacun des fichiers sources du firmware de test : <nom .asm="" du="" fichier="" l'extension="" sans="" source="">.o], objets de tests : les objets communs en mode test, les objets du firmware de test</nom></nom>
Librairies	librairies de test : [pour chacun des composants : libtest <nom composant="" du="">.a] librairies de calibration : [pour chacun des composants : libcalib<nom composant="" du="">.a Librairies opérationnelles : [pour chacun des composants : <nom chaque="" composant="" de="">.a]</nom></nom></nom>
Règles de compilation	All : -applique les règles du firmware de test, <i>calibration et opérationnel</i>
	rule_test : -appliquer les règles du firmware de test
	Règle du firmware de test : -appliquer les règles des objets de test, les règles de la librairie de test -linker avec les flags du linker, avec le script du linker, les objets de test, les librairies de test, vers le firmware de test en/bin/ <nom de="" du="" firmware="" test=""> -effacer les fichier objets de tests, les librairies de test -effacer tous les fichiers *.lst</nom>
	règle de la librairie de test : -faire le make, avec le flag -C, de la librairie de test de/src/sw/ <nom associé="" composant="" du="" la="" librairie="" à=""></nom>
	Règle d'un objet de test commun issu des sources communes à tous les firmware assembler avec les flags de l'assembleur, le flag du firmware de test, pour le processeur, avec le répertoire des Includes, le fichier source commun à tous les firmware associé à l'objet, en un objet commun à tous les firmware en mode test
	Règle d'un objet du firmware de test assembler avec les flags de l'assembleur, le flag du firmware de test, pour le processeur, avec le répertoire des Includes, le fichier source spécifique au mode de test, en un objet du firmware de test
	Règle de clean : efface tous les fichiers de/bin

\$ cd prj

//Génération du firmware en mode TEST

\$ make rule_test

//Génération du firmware en mode CALIBRATION

\$ make rule_calibration

//Génération du firmware en mode MESURE

\$ make rule_mesure

//Génération de tous les firmwares

\$ make all

5.4.1.2-Main.asm

Fonctions	Fonction principale, point d'entrée du logiciel
Nom	Init
Paramètres entrée	
Paramètres sorties	
Traitements	• CONFIG: OSC = INTIO2; Internal Osc with FOSC/4 -RA6 and RA7 = I/O FSCM = OFF; Fail-Safe Clock Monitor disabled IESO = OFF; Internal External Switch Over mode disabled PWRT = OFF; Power up timer disabled BOR = OFF; Brown out reset disabled WDT = OFF; Watch dog timer off MCLRE = OFF; MCLRE off (pin available for input) LVP = OFF; Low voltage programming disabled DEBUG = OFF; Background debugger off CONFIG
	• Initialisation PIC OSCCON = 4MHz TRISA = RA0, RA1 input TRISB = PortB Outputs INTCON = disable all interrupts INTCON2 = disable all interrupts - PORTB pull-up disable INTCON3 = disable all interrupts IPR1, IPR2 = clear, no priority is used PIE1, PIE2 = Individualy disable interrupts RCON = Disable priority levels EECON1 = clear EEPROM control register WDTCON = stop watchdog CCP1CON = Capture/Compare/PWM of
	 Initialisation ADC Initialisation LCD Afficher le message de boot (f_lcd_affboot) Tempo de 5s temporisation de 2,5s (f_tempo_boot) temporisation de 2,5s (f_tempo_boot) Effacer le LCD (f_lcd_clear) Positionner le curseur du LCD sur la ligne 1 (f_lcd_setposcursor)
	 #Le code ci-dessous est assemblé uniquement dans le firmware de test afficher le message du mode test (lcd_aff_fwd_and_ref) Dans une boucle infinie lire les registres ADCfwd et ADCref (f_adc_readAN0, f_adc_readAN1) afficher la mesure des ADC en mode test (lcd_affadc)

- Convertir la mesure des ADC en mV (calc_adcmV)
- Affichage de la mesure en tension des ADC en mode test (lcd_affadcmV)

#Le code ci-dessous est assemblé uniquement dans le firmware de calibration

- *Tester la phase (calibration ou mesure)*
- Si le boîtier est en phase « calibration »
 - afficher le message de calibration (lcd_affcalib)
 - Dans une boucle infinie

.

#Le code ci-dessous est assemblé uniquement dans le firmware opérationnel

- Sinon
 - Dans une boucle infinie:
 - -
 - .
 - •

Fonctions	Temporisation de 2,5 secondes
Nom	f_tempo_boot
Paramètres entrée	
Paramètres sorties	
Traitements	Appeler 10 fois un délai de 250ms

5.4.2/sw/inc

5.4.2.1-lcd.inc

Contient les define du LCD.

5.4.2.2-eep.inc

Contient le plan mémoire de l'EEPROM

EEPROM_START	SW_VERSION_EEP_ADDR	Version du logiciel
EEPROM_START + 5	OFFSET_CAL_TABLE	Offset de calibration

5.4.3-/sw/lcd

5.4.3.1-driver.asm:

Fonction	Initialisation du LCD
Nom	f_lcd_init
Paramètres entrée	

Paramètres sorties	
Traitements	 Configurer le LCD en mode 4 bits effacer le RAM du LCD allumer le curseur allumer le LCD effacer le LCD

Fonction	Affichage d'un caractère
Nom	f_lcd_affchar
Paramètres entrée	W(1 byte) : contient le caractère à afficher à la position courante du curseur
Paramètres sorties	
Traitements	

Fonction	Envoi d'une commande au LCD
Nom	_f_lcd_sendcmd
Paramètres entrée	W(1 byte) : contient la commande
Paramètres sorties	
Traitements	

Fonction	Positionner le curseur du LCD
Nom	f_lcd_setposcursor
Paramètres entrée	W(1 byte) : contient la position du curseur 0-15 : 1 ^{ère} ligne 16-31 : 2 ^{ème} ligne
Paramètres sorties	
Traitements	 Si le curseur doit être positionné sur la première ligne : W = W + 0x80 Si le curseur doit être positionné sur la deuxième ligne : W = W + 0xC0 Envoi de la commande au LCD (lcd_sendcmd)

Fonction	Efface le LCD
Nom	f_lcd_clear
Paramètres entrée	
Paramètres sorties	
Traitement	 W=0x01 Envoi de la commande au LCD (lcd_sendcmd)

Fonction	Positionne le curseur sur la 2 ^{ème} ligne
Nom	f_lcd_setposL2
Paramètres entrée	
Paramètres sorties	
Traitements	 W=0xC0 Envoi de la commande au LCD (lcd_sendcmd)

Fonction	Conversion hexa-ASCII
Nom	f_lcd_convtoascii
Paramètres entrée	W (1 quartet) : contient le quartet de poids faible à convertir
Paramètres sorties	W (1 byte) : contient l'octet converti
Traitements	W=W + 0x30

Fonction	Routines de temporisation et pulse
Nom	
Paramètres entrée	
Paramètres sorties	
Traitements	http://digitaldiy.io/articles/mcu-programming/assembly/55-assembly-example/114-mpasm-tutorial-liquid-crystal-display-lcd#.Wi5383mDO9I

Fonction	Conversion hexa-BCD
Nom	f_lcd_convtobcd
Paramètres entrée	v_hexa_to_conv (2 bytes) : 2 octets à convertir en BCD
Paramètres sorties	v_bcd (2 bytes) : 2 octets convertis en BCD
Traitements	http://www.microchip.com/forums/m322713.aspx v_bcd = R1 v_bcd + 1 = R2

5.4.3.2-aff.asm:

Fonction	Affichage du message de boot
Nom	f_lcd_affboot
Paramètres entrée	-c_bootmsgL1 : zone mémoire (15 bytes) contenant le message de boot ligne 1 -c_bootmsgL2 : zone mémoire (5 bytes) contenant le message de boot ligne 2 -c_data_swversion : zone EEPROM (5bytes) contenant la version courante du

	logicielle
Paramètres sorties	S WR-POWER meter
	F 8 K G L V 0 . 5
Traitements	1. $v_{charpos} = 0x00$
	2. Afficher le message de boot ligne 1
	Tant que W≠0
	O Récupérer 1 caractère du message de boot ligne 1
	(c_bootmsgL1) dans W O Afficher 1 caractère sur le LCD (f_lcd_affchar)
	O Incrementer v_charpos
	3. Positionner le curseur sur la ligne 2, 4ème case :
	0 W=0x10
	O Positionner le curseur du LCD (f_lcd_setposcursor)
	4. $v_{charpos} = 0x00$
	5. Afficher le message de boot ligne 2
	Tant que W≠0
	O Récupérer 1 caractère du message de boot ligne 2
	(c_bootmsgL2)
	O Afficher 1 caractère sur le LCD (f_lcd_affchar)
	O Incrementer v_charpos
	6. Positionner le curseur sur la ligne 2, 10ème case : o W=0x1C
	O Positionner le curseur du LCD (f_lcd_setposcursor) 7. v_charpos = 0x00
	8. afficher la version
	Tant que W≠0
	0 W ← v_charpos
	o Récupérer le caractère en EEPROM (f_eep_readbyte) dans W
	o Afficher 1 caractère sur le LCD (f_lcd_affchar)
	O Incrementer v_charpos
	9. FIN

Fonction	Affichage du message du mode test #Le code ci-dessous est assemblé uniquement dans le firmware de test
Nom	f_lcd_aff_fwd_and_ref
Paramètres entrée	-c_testmsgL1 : zone mémoire (7bytes) contenant le message de calibration L1 -c_testmsgL2 : zone mémoire (7bytes) contenant le message de calibration L2
Paramètres sorties	F W D R E F
Traitements	 v_charpos = 0x00 Afficher le message de calibration ligne 1

	 Tant que W≠0 O Récupérer 1 caractère du message de calibration ligne 1 (c_testmsgL1) dans W O Afficher 1 caractère sur le LCD (f_lcd_affchar) O Incrementer v_charpos
4	 3. Positionner le curseur sur la ligne 2 : 0 W=0x10 0 Positionner le curseur du LCD (f_lcd_setposcursor) 4. v_charpos = 0x00 5. Afficher le message de calibration ligne 2 Tant que W≠0 0 Récupérer 1 caractère du message de calibration ligne 2 (c_testmsgL2) 0 Afficher 1 caractère sur le LCD (f_lcd_affchar) 0 Incrementer v_charpos

Fonction	Affichage d'1 octet en hexa sur le LCD
Nom	f_lcd_affhexa
Paramètres entrée	W : contient l'octet en hexa à afficher
Paramètres sorties	
Traitements	 v_tmp = W swapper les quartets de v_tmp, et mettre le résultat dans W Appliquer un masque sur les bits de poids faible Convertir le quartet de poids faible en ASCII (f_lcd_convtoascii) Afficher 1 caractère sur le LCD (f_lcd_affchar) W=v_temp&0F Convertir le quartet de poids faible en ASCII (f_lcd_convtoascii) Afficher 1 caractère sur le LCD (lf_cd_affchar)

Fonction	Affichage d'1 octet en décimal sur le LCD
Nom	f_lcd_affdec
Paramètres entrée	W : contient l'octet en hexa à afficher
Paramètres sorties	
Traitements	1. Convertir le quartet de poids faible en ASCII (lcd_convtoascii) 2. Afficher 1 caractère sur le LCD (lcd_affchar)

Fonction	Affichage de la mesure des ADC en mode test #Le code ci-dessous est assemblé uniquement dans le firmware de test
Nom	f_lcd_affadc

Paramètres entrée	v_adcfwd (2bytes) : résultat de l'ADC AN0 sur 10 bits v_adcref (2bytes) : résultat de l'ADC AN1 sur 10 bits
Paramètres sorties	
Traitements	1.positionner le curseur sur la ligne 1, 5ème case 2.W=v_adcfwd 3.Afficher un octet en hexa (f_lcd_affhexa) 4.W =v_adcfwd +1 5.Afficher un octet en hexa (f_lcd_affhexa) 6. W='h' 7.Afficher 1 caractère sur le LCD (f_lcd_affchar) 8. W='-' 9.Afficher 1 caractère sur le LCD (f_lcd_affchar) 10.positionner le curseur sur la ligne 2, 5ème case 11.W=v_adcref 12.Afficher un octet en hexa (f_lcd_affhexa) 13.W =v_adcref +1 14.Afficher un octet en hexa (f_lcd_affhexa) 15. W='h' 16.Afficher 1 caractère sur le LCD (f_lcd_affchar) 17. W='-' 18.Afficher 1 caractère sur le LCD (f_lcd_affchar)

Fonction	Affichage de la mesure en tension des ADC en mode test #Le code ci-dessous est assemblé uniquement dans le firmware de test
Nom	f_lcd_affadcmV
Paramètres entrée	v_adcfwd_mV (2bytes) : résultat de l'ADC en mV compris entre [0;5000] v_adcref_mV (2bytes) : résultat de l'ADC en mV compris entre [0;5000]
Paramètres sorties	
Traitements	1.positionner le curseur sur la ligne 1, 11ème case 2.v_hexa_to_conv = v_adcfwd_mV 3.v_hexa_to_conv +1 = v_adcfwd_mV +1 4. Conversion hexa-BCD (f_lcd_convtobcd) 5. W = v_bcd 6. Affichage d'un octet en hexa (f_lcd_affhexa) 7. W = v_bcd+1 8.positionner le curseur sur la ligne 2, 11ème case 2.v_hexa_to_conv = v_adcref_mV 3.v_hexa_to_conv +1 = v_adcref_mV +1 4. Conversion hexa-BCD (f_lcd_convtobcd) 5. W = v_bcd 6. Affichage d'un octet en hexa (f_lcd_affhexa) 7. W = v_bcd+1

Fonction	Affichage de la puissance du port FWD
Nom	f_lcd_affpfwd
Paramètres entrée	v_pfwd
Paramètres sorties	
Traitements	

Fonction	Affichage de la puissance du port REF
Nom	f_lcd_affpref
Paramètres entrée	v_pref
Paramètres sorties	
Traitements	

Fonction	Affichage du SWR
Nom	f_lcd_affpref
Paramètres entrée	v_p_ref
Paramètres sorties	
Traitements	

5.4.4-/sw/calc

5.4.4.1-calc.asm

Fonction	Convertir la mesure des ADC en mV #Le code ci-dessous est assemblé uniquement dans le firmware de test
Nom	f_calc_adcmV
Paramètres entrée	v_adcfwd (2bytes) : résultat de l'ADC AN0 sur 10 bits v_adcref (2bytes) : résultat de l'ADC AN1 sur 10 bits
Paramètres sorties	v_adcfwd_mV (2bytes) : résultat de l'ADC en mV en hexa v_adcref_mV (2bytes) : résultat de l'ADC en mV en hexa
Traitements	1. v_flh_offset_addr = v_adcfwd 2. v_flh_offset_addr + 1 = v_adcfwd + 1 3. Lecture d'un octet en flash (f_flh_readword) 4.v_adcfwd_mV = v_flh_read 5.v_adcfwd_mV +1 = v_flh_read+1 6. v_flh_offset_addr = v_adcref 7. v_flh_offset_addr + 1= v_adcref + 1 8. Lecture d'un octet en flash (f_flh_readword) 9.v_adcref_mV = v_flh_read 10.v_adcref_mV +1 = v_flh_read+1

Fonction	
Nom	

Paramètres entrée	P_FWDP_REF
 Paramètres sorties 	• SWR
• Traitements	• $SWR = \frac{ADCfwd + ADCref}{ADCfwd - ADCref}$

5.5.5-/sw/readadc

5.5.5.1-adc.asm

Fonction	Initialisation des ADC
Nom	f_adc_init
Paramètres entrée	
Paramètres sorties	
Traitements	 ADCON0[VCFG]: VREF+=VDD, VREF-=VSS ADCON1: ;RA0-RA1 analog channel ADCON2: ADFM = right justified – ACQT=16Tad – ADCS = Fosc/16

Fonction	Lire le résultat de la conversion A/N AN0
Nom	f_adc_readAN0
Paramètres entrée	
Paramètres sorties	-v_adcfwd (2bytes) : résultat de l'ADC sur 10 bits
Traitements	 Selectionner le canal à échantilloner (AN0) ADCON0(CHS2) = b'0' ADCON0(CHS1) = b'0' ADCON0(CHS0) =b'0' Mise en service du convertisseur ADCON(ADON) = b'1' Tempo de 20us 4.Lancer la phase de conversion ADCON0(G0)=b'1' Tant ADCON0(G0)≠b'0' 6.v_adcfwd = ADRESH v_adcfwd(+1) = ADRESL

Fonction	Lire le résultat de la conversion A/N AN1
Nom	f_adc_readAN1
Paramètres entrée	
Paramètres sorties	-v_adcref (2bytes) : résultat de l'ADC sur 10 bits
Traitements	 Selectionner le canal à échantilloner (AN1) ADCON0(CHS2) = b'0' ADCON0(CHS1) = b'0' ADCON0(CHS0) =b'1' Mise en service du convertisseur ADCON(ADON) = b'1' Tempo de 20us 4.Lancer la phase de conversion ADCON0(G0)=b'1' Tant ADCON0(G0)≠b'0' 6.v_adcref = ADRESH v_adcref(+1) = ADRESL

5.4.6-/sw/eep/

5.4.6.1-driver.asm

Fonction	Lecture d'un octet en EEPROM
Nom	f_eep_readbyte
Paramètres entrée	-W : contient l'offset à partir deEEPROM_START de l'adresse à lire en EEPROM
Paramètres sorties	-W : contient l'octet lu en EEPROM
Traitements	 EADDR = W EECON1(EEPGD) = b'0' EECON1(RD) = b'1' W ← EEDATA

5.4.7-/sw/flh/

5.4.7.1-driver.asm

n	
Fonction	Lecture d'un octet en flash
Nom	f_flh_readword
Paramètres entrée	v_flh_offset_addr (2 bytes) : contient l'offset du mot à lire en flash à partir du début de la table
Paramètres sorties	v_flh_read (2 bytes) : contient le mot de 16 bits lu
Traitements	 Mettre le poids faible de l'offset dans W Ajouter à W l'adresse absolue de la tahle Propager la retenue dans le poids fort de l'offset Placer l'adresse de poids faible dans TBLPTRL

5.Placer l'adresse de poids fort dans TBLPTRH
6. Mettre 0x00 dans TBLPTRU
7. Vérifier le non dépassement de la table, sinon renvoyer la valeur max de la
table
8.Lire la table, et incrémenter le pointeur
9. Transférer le contenu dans v_flh_read+1
10.Lire la table, et incrémenter le pointeur
11. Transférer le contenu dans v_flh_read

5.4.8-/sw/data/

5.4.8.1-swversion.asm

Fonction	Message de version courante du logiciel	
Nom	N/A	
Paramètres entrée N/A		
Paramètres sorties N/A		
Traitements	Zone mémoire (5 bytes) dédiée au stockage de la version du logiciel « Vn.m »,0x00 Cette zone de mémoire est placée au début de l'EEPROM (0x2100). Cette zone mémoire doit se terminer par l'octet 0x00. Cette zone mémoire est remplie au moment de l'assemblage.	

5.4.8.2-adc_theoric_caltable.asm

Fonctions	Table de calibration théorique de l'ADC		
Nom	c_data_adc_theoric_caltable		
Paramètres entrée			
Paramètres sorties	res sorties		
Traitements	Zone de mémoire dédiée au stockage de Zone en flash à l'adresse défini dans le #Le code ci-dessous est assemblé uniq #cette table est la conversion brute d'uniq	makefile uement dans le firmware de test	
	0x0000	0x0000	
	0x0001	0x0005	
	0x3FE	0x137E	
	0x3FF	0x1383	

5.4.8.2-lcdmsg.asm

Fonctions	Message de boot ligne 1 du LCD	
Nom	c_bootmsgL1	
Paramètres entrée v_charpos : position du caractère à retourner		
Paramètres sorties	W (1 byte) : contient le caractère ou 0x00 si pas de caractère	
Traitements	Zone mémoire dédiée au stockage du message de boot (ligne 1 du LCD) contenant la chaîne suivante : « SWR-POWER meter » • Additionner le pointeur de programme avec v_charpos	
	 Retourner le caractère contenu en mémoire à cette position dans W Fin de chaîne = retourner 0x00 dans W 	

Fonctions	Message de boot ligne 2 du LCD		
Nom	c_bootmsgL2		
Paramètres entrée	v_charpos : position du caractère à retourner		
Paramètres sorties	W (1 byte) : contient le caractère ou 0x00 si pas de caractère		
Traitements	Zone mémoire dédiée au stockage du message de boot (ligne 2 du LCD) contenant la chaîne suivante : « F8KGL » • Additionner le pointeur de programme avec v_charpos • Retourner le caractère contenu en mémoire à cette position dans W • Fin de chaîne = retourner 0x00 dans W		

Fonctions	Message du mode test L1 du LCD #Le code ci-dessous est assemblé uniquement dans le firmware de test	
Nom c_testmsgL1		
Paramètres entrée	v_charpos : position du caractère à retourner	
Paramètres sorties	aramètres sorties W (1 byte) : contient le caractère ou 0x00 si pas de caractère	
Traitements	Zone mémoire dédiée au stockage du message du mode test (ligne 1 du LCD) contenant la chaîne suivante : « FWD » avec un espace à la fin	
	 Additionner le pointeur de programme avec v_charpos Retourner le caractère contenu en mémoire à cette position dans W 	

	• Fin de chaîne = retourner 0x00 dans W	
--	---	--

Fonctions	Message du mode test L2 du LCD #Le code ci-dessous est assemblé uniquement dans le firmware de test		
Nom	c_testmsgL2		
Paramètres entrée	v_charpos : position du caractère à retourner		
Paramètres sorties	W (1 byte) : contient le caractère ou 0x00 si pas de caractère		
Traitements	Zone mémoire dédiée au stockage du message de boot (ligne 2 du LCD) contenant la chaîne suivante : « REF » avec un espace à la fin Additionner le pointeur de programme avec v_charpos Retourner le caractère contenu en mémoire à cette position dans W Fin de chaîne = retourner 0x00 dans W		

5.5-Plan mémoire

section	Adresse de début – adresse de fin	Taille (octets)	Plan mémoire
.code	0x0000-0x1FFF	8K	0x0000-0x13FF : programme + table de calibration
.s_eep	0xf00000-0xF000FF	256	0x2100-0x2103 : version 0x2104-0xAAAA : offset calibration
.data	0x80-0xFF (bank 0)	127	0x80-0xFF : variables